

Japan IT Week **2013 Spring**

Japan's Largest IT Show

日期: 2013年5月8日(星期三)–10日(星期五)

会场: 日本东京有明国际展览中心 (Tokyo Big Sight, Japan)

主办单位: Reed Exhibitions Japan Ltd.





想在日本寻找潜在客户或代理商吗？想进军日本市场打响品牌知名度吗？
**请务必参加日本规模最大、
 最专业的B2B IT展-Japan IT Week ！**





作为日本最大规模的IT专业展览会，Japan IT Week是您开拓日本市场的最佳平台。
**2012春季Japan IT Week汇聚全球16个国家的共计
 146家海外企业到场参展。**



越南形象馆



中国形象馆



韩国形象馆



菲律宾形象馆



泰国形象馆

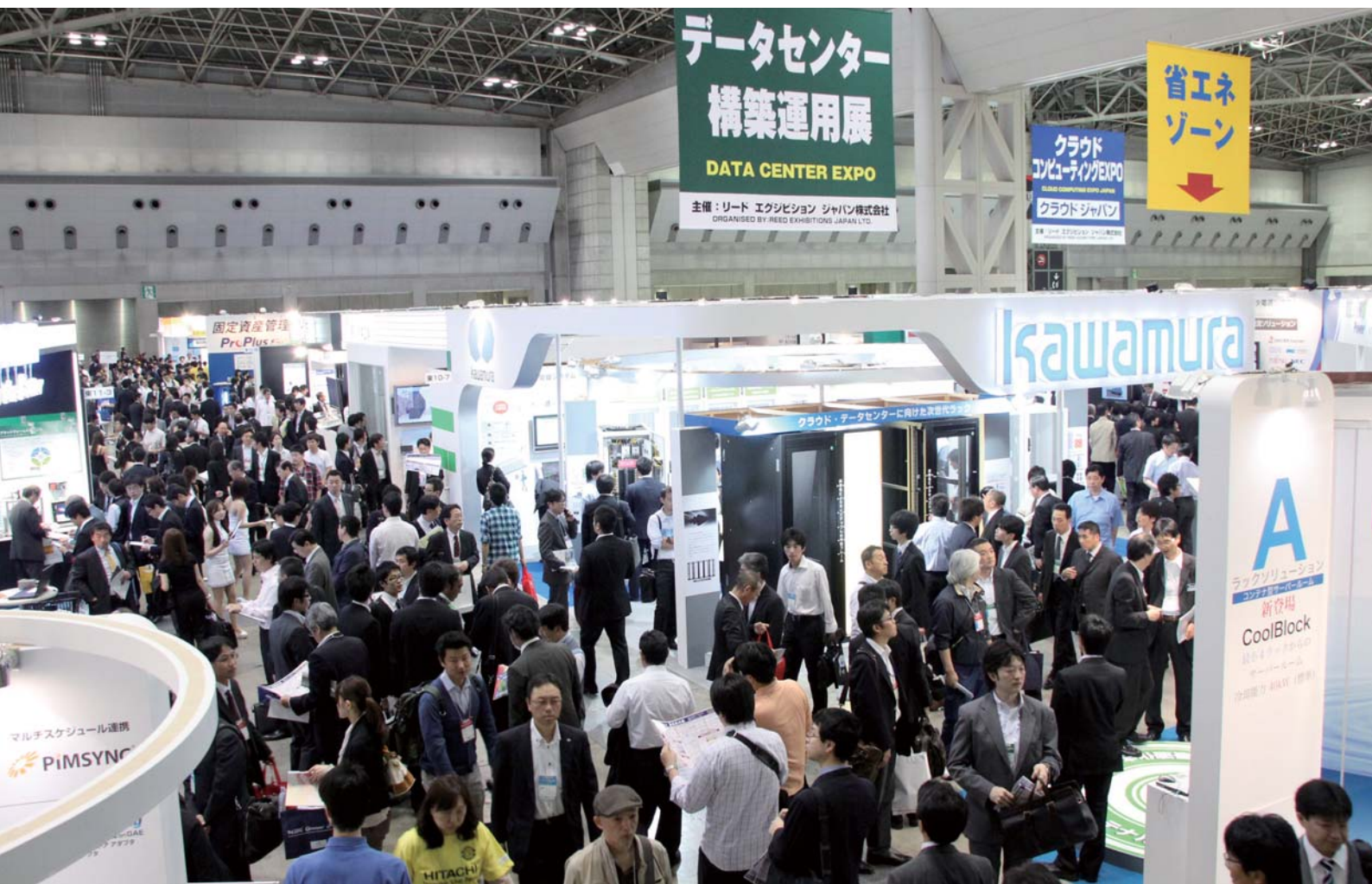


波兰形象馆



2012春季Japan IT Week参展商数共计1,273家， 参观人数高达117,047*名！

(*包含技术研讨会参加者人数，同一个人无论进出场几次都按1人计算。)





主办单位力邀海内外知名企业到场采购，
并举办VIP PARTY作为业内来宾共聚交流的平台



世界知名大厂云集一堂



微软



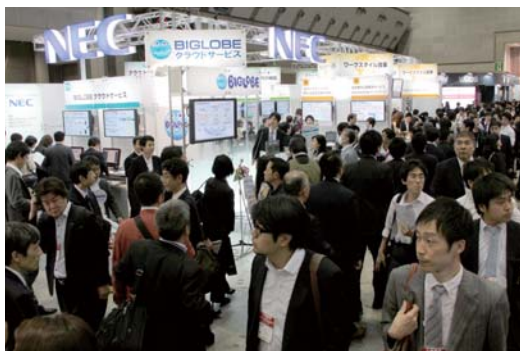
IBM



英特尔



东芝



NEC



日立



亚马逊



戴尔



佳能



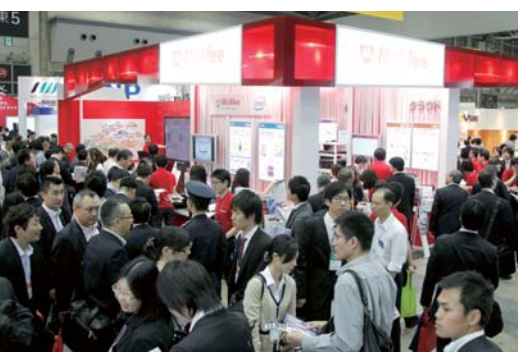
Salesforce



NTT东日本



趋势科技



迈克菲



赛门铁克

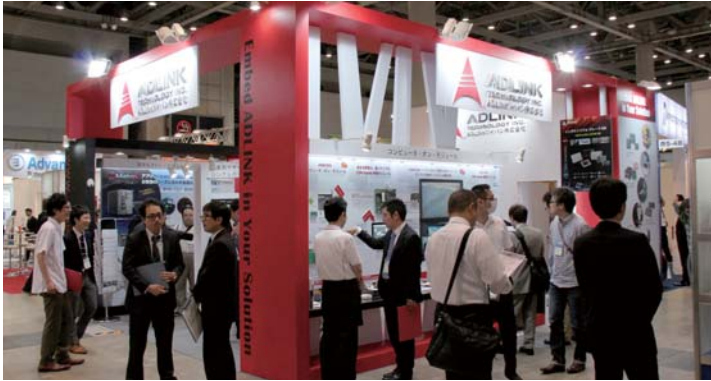


三菱

参展商感想介绍

■ 凌华科技 (ADLINK) 台湾 Embedded Systems Expo(ESEC)

ADLINK参展ESEC 2012，主要以品牌推广，展示最新产品、技术，以及开发新客户为目标。通过本次参展与更多的客户接触，了解市场需求，吸引更多买家及潜在新客户。与去年相比，本届展会ADLINK的参观者数比往届增长约20%，预计2013年ESEC我们能够再创佳绩。敬请期待ADLINK在ESEC2013的参展。



■ 十铨科技 (TEAM JAPAN) 台湾 Embedded Systems Expo(ESEC)

通过这次参展，我们认识了许多新客户。目前正在提供样品给新客户，样品通过后将开始正式交易。2011年第一次到日本参展时，弊公司的知名度并不高。但是后来持续参展后开始慢慢的积累了知名度，并获得了日本公司的信任。如果能够持续保持如此好的参展效果的话，我们打算今后扩大参展展位。



■ RION 日本 Data Center Expo

这次参展，我们跟由于距离原因（北海道、福岡等）很难见到面的日本国内的潜在客户进行了洽谈。我们在摊位上准备了两张洽谈专用的桌子，在三天会期中几乎每天都是客满的状态，甚至还一度临时增加桌椅。通过这次参展，我们预计最终会带来**三千万日元**（约合240万人民币）左右的交易金额。



■ YASKAWA Information System 日本 Wireless M2M Expo

这次参展我们找到了新客户，目前有10笔交易还在洽谈中，预计共可接到**九千八百万日元**（约合800万人民币）的订单，让我们再次体会到参展对开发客户的重要性。



■ INSTRUCTION 日本 Cloud Computing Expo(Cloud Japan Spring)

除了我们展出的解决方案之外，也接到了服务器整合的订单，预计可带来**一千七百万日元**（约合140万人民币）的销售金额。另外，也有数家公司提议想成为我们的代理商。

■ MOTEX 日本 Information Security Expo(IST Spring)

这次参展我们事先跟26家公司约好了洽谈时间，预计最后将给弊社带来高达**三亿日元**（约合2,450万人民币）的销售金额。展会开始前，我们就定下了这次参展一定要达到的目标（开发新客户、交易金额），所以我们的员工都很积极地准备各种企划书和估价单等资料来迎接到场参观的客户。



■ NET SEEDS 日本 Web & Mobile Marketing Expo(Web-Mo Spring)

比起单纯的电话营业等无目标性的客户开发，参展更能让我们直接接触到有意愿导入我们系统的潜在客户。会期中，老板每天都会亲自在展位上跟客户洽谈，目前我们已接到超过**七百万日元**（约合57万人民币）的订单。通过这次参展，我们估计最终将会给公司带来约**三千万日元**（约合245万人民币）的销售金额。



Japan IT Week参展产品介绍

Embedded Systems Expo

参展产品

微处理器、DSP、其他硬件

MPU/MCU、DSP、ASSP/ASIC、FPGA、PLD、媒体处理器、嵌入式平台 等

软件

实时操作系统、中间件、驱动程序、软件部件、嵌入式Linux、嵌入式资料库、可用性解决方案、嵌入字体、其他软件 等

EDA/系统设计工具

EDA工具、共同设计工具、共同验证工具 等

开发支持工具

ICE、模拟器、调试器、微型计算机辅助软件工程、仿真器、示波器、LSI设计/验证工具 等

特设展区

·嵌入式单板电脑区
·测试·验证区

·设计·开发服务/咨询区
·触控板面/显示器区

·动画/图片嵌入处理区
·运动控制区

展会参观者包括以下行业相关人士

·汽车、运输设备
·通讯/移动机器

·家电
·工厂自动控制设备

·AV设备
·工业控制设备

·OA设备
·医疗机器 等

·精密仪器

·娱乐/游戏机器

Data Storage Expo

参展产品

网络储存器

SAN、NAS、iSCSI

磁带/相关设备

DAT、DDS、8毫米磁带、LTO、LTO Ultrium、磁带设备

移动式储存磁光盘/设备

蓝光光碟、Hi-MD、Hyper Storage、iVDR、DVD (-ROM、-R、-RW、+R、+RW、-RAM)

磁碟/相关装置

SSD、磁碟/相关装置、磁盘阵列/相关装置、MAID

运用管理软件

备份软件、存储资源管理软件、系统管理软件、存储管理软件

光纤通道

虚拟化解决方案

虚拟化服务器·存储器、虚拟机、虚拟软件、虚拟化操作系统

故障(数据)恢复相关服务

备份系统架构服务、远程数据资料备份服务、系统运用/监控服务、咨询服务

ILM(信息生命周期管理)解决方案

咨询/整合服务、其他相关产品 等

展会参观者包括以下行业相关人士

·金融/物流/制造/通讯/运输行业等公司的情报系统部门、网络管理部门·政府/公共机关、医疗机关的研发部门·制造业的设计开发部门·情报相关产业/印刷业/DTP相关产业/广播传媒产业的研究·开发·技术部门、网络管理部门·电脑相关制造业的系统开发部门 等

Data Center Expo

参展产品

数据中心及相关产品

服务器、机架、电源设备/UPS、运用管理服务、私用发电装置、高架地板系统、防火/消防设备、防火感应器、防震设备、安保系统(出入室管理/生物体认证装置/监控器等)、LED照明、配线解决方案

网络设备装置

集线器、交换器、路由器、连接器、分流器、分析仪、负载平衡器

数据中心相关服务

数据中心、集装箱数据中心、托管、寄存

数据中心的设立、

其他相关产品及服务 等

特别展区

·节能区

绿色IT解决方案、能源管理系统、冷却设备(空调系统/风扇等)、能源效率解决方案、建筑能源管理

·IT基础建设区

网络监控产品、安全装置、VPN、电线布线系统 等

·数据中心投资促进区

展会参观者包括

·数据中心设计/建设人员·建筑公司/工程承包公司·大楼/建筑管理公司·各种企业的网络/咨询/经营企划相关部门

Cloud Computing Expo

参展产品

云计算服务

云计算平台、云计算架设（公用/私用/混合）、云计算系统运营、云计算应用、云计算迁移 等

安全防护解决方案

云计算安全解决方案、云计算式安全防护产品 等

云计算基础设施、云计算解决方案

服务器/存储设备、虚拟软件、数据中心 等

针对中小企业的云计算导入服务

特别展区

•SaaS应用程序

ERP系统、企业应用程序、工作流程/文书处理系统、人事薪资系统、群组软件、生产/销售管理系统 等

•云计算主机

云计算主机服务、IaaS

展会参观者包括

•终端用户（经营者、咨询/企划/人事/业务/会计/总务部门）、数据中心运营商、SaaS运营商、软件/系统开发公司、系统整合商

Wireless M2M Expo

参展产品

M2M系统

M2M系统（销售、物流、店铺管理、设备管理、医疗、防灾等）、M2M云计算解决方案、M2M设备（无线模板、检测器）、车用M2M、智能电表/智能电网/智慧城市用M2M、M2M安全防护系统、M2M整合服务 等

无线通讯技术

[LAN] 无线LAN、蓝牙、ZigBee、Wi-Fi 等
[WAN] LTE、WCDMA、CDMA、PHS 等
[NFC] RFID、FeliCa、MIFARE 等

检测器/检测技术、模拟器

无线网络分析工具、无线网络检测工具、无线网络监控工具、各种检测器/模拟器 等

感测网络技术

MEMS感测、AD Hoc无线网络、感测器接口 等

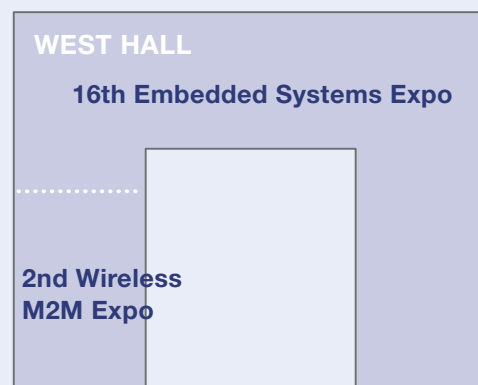
无线电力传送技术

无线供电、无线USB 等

展会参观者包括

•无线机器设计开发人员、无线技术等硬件技术人员
•M2M系统相关软件开发工程师
•M2M系统相关用户、系统整合商、供应商
•通讯系统开发工程师、网络技术人员 等

2013春季Japan IT Week将包含以下11个同期展：



其他同期展参展产品请参考网页 ▶ <http://www.japan-it.jp/en/>

参展流程简介

尽快

向主办单位申请展位

一月中旬

发送参展商ID和密码，
在官方网站上登记参展产品等资讯。

二月下旬

寄送参展商手册，告知展位位置

三月下旬

申请印有贵公司名称的邀请函，
让您邀请客户到展位参观。

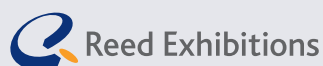
四月上旬

开始规划展位装潢

五月

到东京参展，开发日本市场！

Organised by



联系方式 >>> Japan IT Week 展会事务局 (Reed Exhibitions Japan Ltd.)

Reed Exhibitions Japan Ltd.
18F Shinjuku-Nomura Bldg.,
1-26-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo 163-0570, Japan

电话: +81-3-3349-8518
传真: +81-3-3349-8530
E-mail: itweek-spring@reedexpo.co.jp

联系人: 松本健一 先生
(Mr. Kenichi Matsumoto)
蕭煜璁 先生
(Mr. Xiao YuCong)